(3)

Transconductance(gm) 互导(场效应管的低频跨导)

亚阈值 Subthreshold fT 转移频率 **Transition Frequency** triode region 三极区 饱和区 saturation region Modulation 调制;调节 Finite 有限的 Pinch off 夹断 intrinsic gain 本质增益 Linearized 线性的

Basic analog blocks 基础的类比模块

source is AC ground 源极为交流接地(只让交流信号流到地线,不让直流电流

通过)

PMOS load PMOS 负荷 Implement 实施,生效 Cascode load 共源共栅负载

(4)

直觉 Intution Swing 摆动 上面的 Upper Cascode 共源共栅 Source Degeneration 源极退化 Kichhoff 基尔霍夫 Impedance 阻抗 缓冲 Buffer

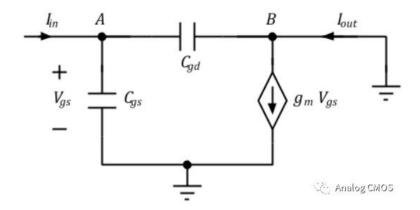
self biase load 自偏置电路负载

(3)

gm=△Id/△Vgs, 微小电流与电压的比值

在 MOS **源极和漏极接交流地时**,器件的小信号电流增益降至 1 的频率称为: "transit frequency"(fT)

FT 计算: MOS 的小信号模型如下:



输入电流 Iin(ω):

$$I_{in}(\omega) = j\omega(C_{gs} + C_{gd})V_{gs}(\omega)$$

(1)输出电流 Iout(ω):

$$I_{out}(\omega) = (g_m - j\omega C_{gd}) V_{gs}(\omega)$$

(2)电流增益:

$$\left|\frac{I_{out}(\omega)}{I_{in}(\omega)}\right| = \left|\frac{g_m - j\omega C_{gd}}{j\omega (C_{gs} + C_{gd})}\right| = \frac{\sqrt{g_m^2 + \omega^2 C_{gd}^2}}{\omega (C_{gs} + C_{gd})}$$

$$\underset{\text{C. Analog CMOS}}{\text{Analog CMOS}}$$

(3)低频时, gm>>ωCgs

$$\left| \frac{I_{out}(\omega)}{I_{in}(\omega)} \right| pprox \frac{g_m}{\omega(C_{gs} + C_{gd})}$$

(4)高频时, gm<< ωCgs

$$\left|\frac{I_{out}(\omega)}{I_{in}(\omega)}\right| \approx \frac{C_{gs}}{(C_{gs} + C_{gd})}$$

(5)我们让(4)式等于1,可以求出ωt(注: FT=ωt/2π)

$$\omega_T = 2\pi f_T = \frac{g_m}{C_{gs} + C_{gd}} \approx \frac{g_m}{C_{gs}}$$

(6) 然后 gm 表达式 (7), 用 Vgs 替换掉式 (6) 中的 gm

$$g_m = \mu C_{ox} \frac{W}{L} (V_{gs} - V_T)$$

(7)把(7)带入(6)得到:

$$\omega_Tpprox rac{g_m}{C_{gs}}=rac{3}{2}rac{\mu(V_{gs}-V_T)}{L^2}$$

(8)影响因素

根据式(8),可以知道

- 增大 Vgs 可以增大 FT
- 减小沟道 L 会增大 FT

进一步说:根据式(6)

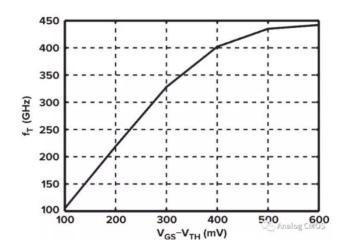
- 增大偏置电流可以增大 FT (FT: ∞电流的平方根)
- 当偏置电流恒定,减小沟道的 L 可以增大 FT [FT ∞ L^ (-3/2)]

注意

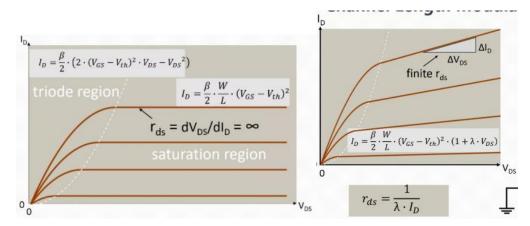
- FT 不受 S 端和 D 端结电容的影响。
- FT 不受 RG 的影响,且仍等于上面(6)给出的值。

PS: 小尺寸 MOS 管 FT 笔记

FT 随过驱动而增加,但随着垂直电场减小了迁移率变而平。下面绘制的是 NMOS 器件的 fT,其中 W / L = $5\,\mu$ m/ 40 nm VDS = 0.8 V.



Rds:



共源放大电路的本质增益:

A=-gm*Rout